

<<电子设备结构与工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子设备结构与工艺>>

13位ISBN编号：9787810450430

10位ISBN编号：7810450433

出版时间：1995-11

出版时间：第1版 (2003年1月1日)

作者：吴汉森

页数：298

字数：476000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子设备结构与工艺>>

内容概要

本书全面介绍了电子设备结构和装联工艺方面的基础知识，主要内容包括：电子设备设计制造概要，整机机械结构，电子设备的可靠性,电子设备的防护及电磁兼容性，印制电路板的设计制造，电子设备的组装工艺，焊接技术，电子设备的调试工艺及整机技术文件的介绍等。

本书注重职业技术教育特点，加强基础，突出实际应用。

可作为中等专业学校电子类各整机专业的教材，也可供有关工程技术人员及职业学校师生参考。

<<电子设备结构与工艺>>

书籍目录

绪论第一章 电子设备制造概要 1-1 对电子设备的基本要求 1-2 电子设备研制的基本任务 1-3 电子设备整机制造工艺第二章 电子设备的可靠性 2-1 可靠性概述 2-2 电子设备可靠性技术措施第三章 电子设备的防护 3-1 概述 3-2 电子设备的气候防护 3-3 电子设备的散热 3-4 减振与缓冲第四章 电子设备的电磁兼容性 4-1 概述 4-2 屏蔽原理及结构 4-3 电路的屏蔽 4-4 泄漏及防泄漏 4-5 馈线干扰的抑制 4-6 地线干扰的抑制第五章 印制电路板的设计及制造工艺 5-1 概述 5-2 印制电路板的设计 5-3 印制电路板的制造工艺第六章 电子设备组装工艺第七章 焊接技术第八章 电子设备调试工艺第九章 整机技术文件第十章 电子设备整机机械结构附录参考文献

<<电子设备结构与工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>